

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

## 合肥晶合集成电路股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中银基金、长江证券。
会议时间	2023年11月22日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 企业规划室部经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1、公司展望四季度的产能利用率？</b> 答复：公司整体经营情况积极向好，产能利用率维持高位。</p> <p><b>问题 2、公司三季度毛利率不及预期的原因？</b> 答复：公司第二季度的毛利率是 24.13%，第三季度的毛利率是 19.20%，毛利率下降了 5%左右。下降的原因主要是产品组合带来价格波动和设备折旧的增加。</p> <p><b>问题 3、介绍一下车用芯片的研发进展？</b> 答复：公司 110 纳米 DDIC 已于 2023 年 3 月完成 AEC-Q100 车规级认证，于 2023 年 5 月已通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试，其他几个工艺平台正在验证中。未来将持续推进微控制器、电源</p>

	管理以及图像传感器芯片的认证，全面进入汽车电子芯片市场。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 22 日